

行业简讯

二〇二五年第十一期

11月25日发

协会办公室编印

(总第444期)

(行业内交流)

内容提要

综合信息

- ☆ 工信部：2025年前三季度电子信息制造业运行情况

行业动态

- ☆ 第九届(2025年)半导体设备与核心部件新进展论坛在上海成功举办
- ☆ 2025年前三季度7家集成电路设备头部企业营收增长36.67%

协会动态

- ☆ 协会第十届会员代表大会暨十届一次理事会12月10日在上海召开
- ☆ 关于2024年第一批团体标准项目报批稿公示通知
- ☆ 关于二十六届中国专利奖推荐项目申报工作的通知
- ☆ 请部件制造会员单位核对《2025年核心部件会员通讯录》
- ☆ 《2025年中国电子专用设备新产品汇集》开始发送各会员单位

会员动态

- ☆ 半导体设备国产替代加速：北方华创等3家公司订单激增
- ☆ 富创精密：蓄势待发
- ☆ 晶盛机电：12英寸半导体级单晶炉顺利交付海外客户

- ☆ 日联科技：新签订单增速表现出色
- ☆ 盛美上海：交付首台水平式面板电镀设备 Ultra ECP ap-p
- ☆ 拓荆科技：新产品持续发力 实现规模量产
- ☆ 捷佳伟创：全面布局 TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿等光伏电池
- ☆ 中微公司：三季度高端刻蚀和薄膜沉积设备快速放量

市场动态与预测

- ☆ 刻蚀、薄膜沉积正成为市场关注的核心领域
- ☆ 2025 年 1 ~ 10 月中国大陆等离子体干法刻蚀机、CVD 进口继续增长
- ☆ 2025 年 1 ~ 10 月中国大陆 SMT 自动贴片机进口额同比增长 6.6%
- ☆ 2024 年全球太阳能光伏装机量同比增长近 29%

新会员

- ☆ 合肥欣奕华智能机器股份有限公司
- ☆ 爱利彼半导体设备（上海）有限公司
- ☆ 苏州恩松半导体科技有限公司
- ☆ 无锡星微科技有限公司
- ☆ 江苏特阀流体系统工程股份有限公司
- ☆ 陕西易度智能科技有限公司
- ☆ 宁波菲仕技术股份有限公司
- ☆ 苏州智鑫航五金机电有限公司
- ☆ 江苏金创新天管业有限公司
- ☆ 北京软体机器人科技股份有限公司
- ☆ 九方流体系统技术（深圳）有限公司

综合信息

工信部：2025 年前三季度电子信息制造业运行情况

2025 年前三季度，我国电子信息制造业生产快速增长，出口保持平稳，效益平稳增长，投资有所下滑，行业整体发展态势良好。

一、生产快速增长

前三季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10.9%，增速分别比同期工业、高技术制造业高 4.7 个和 1.3 个百分点。

主要产品中，手机产量 11.1 亿台，同比下降 4.8%，其中智能手机产量 8.81 亿台，同比增长 1%；微型计算机设备产量 2.51 亿台，同比持平；集成电路产量 3819 亿块，同比增长 8.6%。

二、出口保持平稳

前三季度，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长 2.1%。

据海关统计，前三季度，我国出口笔记本电脑 1.02 亿台，同比下降 4.3%；出口手机 5.37 亿台，同比下降 7.3%；出口集成电路 2653 亿块，同比增长 20.3%。

三、效益稳定增长

前三季度，规模以上电子信息制造业实现营业收入 12.5 万亿元，同比增长 8.8%；营业成本 10.9 万亿元，同比增长 8.8%；实现利润总额 4938 亿元，同比增长 12%；营业收入利润率为 3.95%。

四、投资有所下滑

前三季度，电子信息制造业固定资产投资同比下降 2.1%，较 1—8 月回落 2 个百分点，比去年同期工业投资增速低 8.5 个百分点。

五、区域略有分化

前三季度，规模以上电子信息制造业东部地区实现营业收入 88814 亿元，同比增长 10.1%；中部地区实现营业收入 20714 亿元，同比增长 10.6%；西部地区实现营业收入 14751 亿元，同比下降 0.2%；东北地区实现营业收入 636 亿元，同比下降 4.3%。

（来自：工信部运行监测协调局）

行业动态

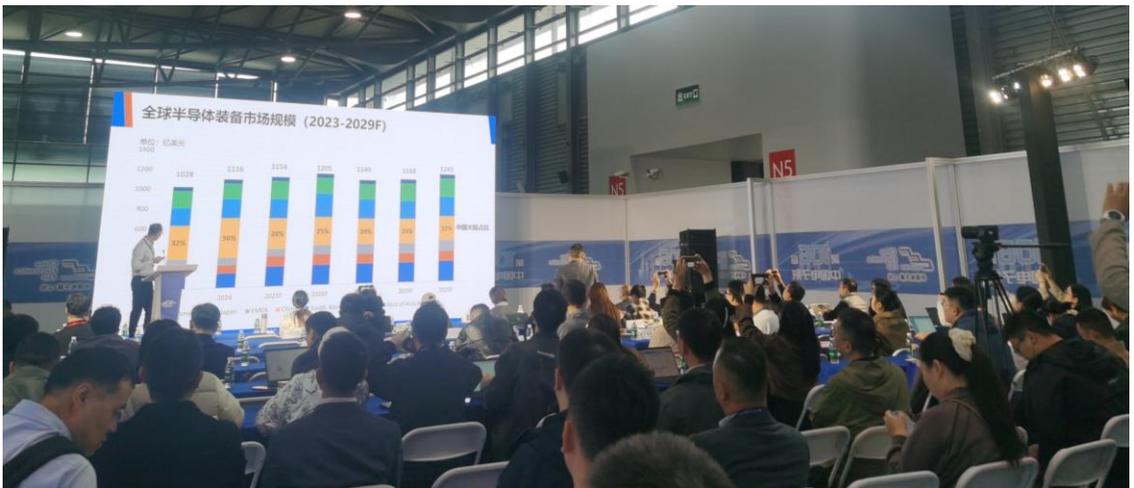
第九届(2025年)半导体设备与核心部件新进展论坛在上海成功举办

由中国电子专用设备工业协会和中国电子器材有限公司共同主办的《第九届（2025年）半导体设备和核心部件新进展论坛》，11月5日在上海浦东新国际博览中心 N5 馆成功召开。250 多位代表参加了会议并进行了交流。

北京北方华创微电子装备有限公司等十八家半导体设备和部件制造商就今年本公司产品的新进展作了演讲。



北方华创微电子装备有限公司 CSO 王娜 演讲



盛美上海资深销售经理 吴一凡 演讲《自主可控驱动国产设备及零部件长期需求》



北京通嘉宏瑞副总经理汪鹏 演讲《半导体真空干泵国产化挑战及解决方案》

2025 年前三季度 7 家集成电路设备头部企业营收增长 36.67%

从 2025 年前三季度我协会会员单位中 7 家集成电路设备头部企业业绩表现来看，国产集成电路设备产业的基本面扎实，业绩整体走势良好，营收同比增长 36.67%，扣非净利润同比增长 31.38%，集成电路设备产业保持快速增长的态势。

	上市公司名称	1-9 月营业收入 (亿元)	同比增长%	1-9 月扣非净利润 (亿元)	同比增 长%
1	北方华创	273.01	32.97	51.02	19.47
2	中微公司	80.63	46.40	8.87	9.05
3	盛美上海	51.46	29.42	11.07	49.48
4	拓荆科技	42.20	85.27	4.58	599.67
5	屹唐股份	37.96	14.01	4.13	9.38
6	长川科技	37.79	49.05	7.89	128.89
7	华海清科	31.94	30.28	7.23	17.61
	合计	544.99	36.67	94.79	31.38

（数据来自：各上市公司三季度财务报告）

协会动态

协会第十届会员代表大会暨十届一次理事会 12 月 10 日在上海召开

根据中国电子专用设备工业协会(以下简称“协会”)章程的规定,协会第十届会员代表大会定于 2025 年 12 月 10 日下午 13:00~16:00 在上海中兴和泰酒店(上海浦东新区科苑路 866 号)召开,请各会员单位派代表参加。已申请第十届理事单位的理事和第十届理事会负责人选的人员,务必出席会员代表大会。大会闭幕后,将随即召开十届一次理事会。

协会第十届会员代表大会主要内容

- 1、审议第九届理事会工作报告;
- 2、审议第九届理事会财务报告;
- 3、审议协会章程修改意见;
- 4、审议会费调整意见;
- 5、审议协会分会变更意见;
- 6、选举第十届理事会理事、监事。

协会第十届一次理事会主要内容

- 1、选举十届理事会正、副理事长和秘书长;
- 2、聘请协会名誉理事长。

关于 2024 年第一批团体标准项目报批稿公示通知

根据中国电子专用设备工业协会 2024 年标准制修订计划安排,中国电子专用设备工业协会标委会已组织完成《电子专用设备用 13.56 MHz 射频电源通用技术规范》、《真空晶圆搬运机械手技术规范》、《半导体集成电路制造用原子层沉积设备》三项团体标准项目制修订工作,在以上标准批准发布之前,为进一步听取业内各界意见,现予以公示,请各单位组织有关人员认真研究,并将意见(填写附件 3 专家意见反馈表)于 2025 年 12 月 13 日前发送至协会标准化工作邮箱(cepea1987@126.com)。

2024 年第一批团体标准清单、团体标准的报批稿及编制说明、专家意见反馈表请登陆协会网站(www.cepea.com)点击“团体标准与知识产权”栏目查看。

关于第二十六届中国专利奖推荐项目申报工作的通知

为做好协会第二十六届中国专利奖推荐项目申报工作，根据国家知识产权局关于评选第二十六届中国专利奖的通知要求，现就有关事项通知如下：

- 1、推荐工作采用择优选择方式，各申报单位需在 2025 年 11 月 30 日之前，将附件《中国专利奖申报书》，报送至协会专用邮箱（cepea1987@126.com）；
- 2、协会针对各单位申报材料组织专家进行预评估，并推荐出三项专利报申报单位所在地省级知识产权局；
- 3、请申报单位确保提交的相关材料完整、真实、准确，不存在涉密内容；
- 4、具体申报材料要求详见链接 <https://www.cnipa.gov.cn/col/col41/index.html>。

请部件制造会员单位核对《2026 年核心部件会员通讯录》

《2026 年核心部件会员通讯录》将刊登在协会编辑的《2026 年中国半导体设备核心部件选购手册》中，请各部件制造会员单位登陆协会网站(www.cepea.com)，点击《会员名录》栏目，核对本单位各项信息。如有更改，请于 12 月 15 日前，将更改信息发到协会专用邮箱(cepea2017@qq.com)

《2026 年中国半导体设备核心部件选购手册》将于 2026 年 2 月出版发送。

《2025 年中国电子专用设备新产品汇集》开始发送各会员单位

《2025 年中国电子专用设备新产品汇集》（以下简称《新产品汇集》）已于 11 月 5 日在上海举办的“2025 年半导体设备与核心部件新进展论坛”上首发。

本期新产品汇集共刊登了 63 家会员单位研制的 150 项电子专用设备新产品，印数 1600 本。

为确保会员单位能收到《新产品汇集》，协会将于 12 月初从浙江嘉善的印刷厂快递到付给协会各会员单位联系人，请注意查收。会员单位联系人如有变动或公司已不需要本期《新产品汇集》，请于 11 月 30 日前将更改信息发到协会专用邮箱(cepea2017@qq.com)或 CEPEA 会员群（微信号）。

会员动态

半导体设备国产替代加速：北方华创等 3 家公司订单激增

2025 年 11 月，中国半导体设备行业传来震撼消息：北方华创、拓荆科技、中微公司三家龙头企业订单量同比激增 200%，合同负债均突破 30 亿元。这一数据不仅创下行业纪录，更标志着国产设备在刻蚀、薄膜沉积等核心领域的突破已进入收获期。与此同时，SEMI 最新报告显示，2025 年全球半导体设备市场规模预计达 1255 亿美元，中国大陆以 28% 的占比连续三年稳居全球最大市场。

(来自：京圈资研圈 京圈资研社)

富创精密：蓄势待发

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称：“富创精密”或“公司”）强化先进产能、人才储备等前瞻性投入。2025 年前三季度公司实现营收 27.30 亿元，同比增长 17.94%。

聚焦大客户战略，形成稳定增长引擎。公司坚持聚焦大客户战略，加速全球化布局，持续服务国内外主流客户，强化国内外半导体设备企业的配套服务能力，深度参与客户新产品开发设计，通过定制化服务提升黏性。

先进制程迭代需求驱动，新产品持续推进。公司自成立以来持续构建覆盖精密制造全链条的核心技术体系，重点深耕精密机械制造技术、表面处理特种工艺、焊接工艺及气体传输系统集成技术等几大关键领域。通过持续研发投入，公司在上述领域形成了差异化技术壁垒，相关技术已深度融入半导体设备向先进制程迭代的产业需求，并在工艺性能优化、量产良率提升及成本控制方面产生效益，有力推动了半导体装备关键零部件的国产化替代进程。

(来自：中邮证券 翟一梦,吴文吉)

晶盛机电：12 英寸半导体级单晶炉顺利交付海外客户

近日，晶盛机电自主研发制造的 12 英寸半导体级单晶炉顺利交付全球知名硅片制造商——芬兰 Okmetic。此次交付不仅是晶盛机电在国际化战略征程上迈出的重要一步，更是中国高端半导体装备研发制造能力获国际市场高度认可的有力证明。

(来自：晶盛机电)

日联科技：新签订单增速表现出色

日联科技集团股份有限公司(以下简称“日联科技”或“公司”)披露 2025 年前三季度公司实现营收 7.37 亿元，同比增长 44.01%，扣非后净利润 0.96 亿元，同比增长 41.54%。

公司新签订单增速表现出色，在手订单执行情况良好。截至 2025Q3 末，公司合同负债为 0.97 亿元，同比增长 46.97%，在手订单充沛。公司新签订单增速表现出色。

(来自：山西证券)

盛美上海：交付首台水平式面板电镀设备 Ultra ECP ap-p

11 月 17 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“盛美上海”）宣布，已向领先的面板制造客户成功交付首台面板级先进封装电镀设备 Ultra ECP ap-p。这一成就不但彰显了盛美上海在面板级先进封装电镀技术领域所取得的重大进步，也反映出市场对于可扩展、低成本先进封装解决方案的需求正呈现出不断增长的态势。

Ultra ECP ap-p 是面向大面板市场的首台商用面板级铜电镀系统，支持凸柱、凸块和再分布层（RDL）工艺中的电镀环节。该系统实现了可与传统圆形晶圆工艺相媲美的面板处理性能，使制造商能够更加高效地满足严苛的器件要求。

(来自：盛美上海)

拓荆科技：新产品持续发力 实现规模量产

随着拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）产品工艺覆盖面不断扩大，产品性能及核心竞争力进一步增强，公司先进制程的验证机台进入规模化量产阶段，公司收入保持持续增长，2025 年 1-9 月实现营业收入 42.20 亿元，同比增长 85.27%。

拓荆科技产品竞争力持续提升，基于新型设备平台（PF-300TPlus 和 PF-300M）和新型反应腔（pX 和 Supra-D）的 PECVDStack（ONO 叠层）、ACHM 以及 PECVDBianca、ALDSiCO 等先进制程的验证机台顺利通过客户认证，进入规模化量产阶段，并实现收入转化，营业收入持续大幅度增长。

(来自：拓荆科技)

捷佳伟创：全面布局 TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿等光伏电池

10月28日，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称：“捷佳伟创”或“公司”）发布公告，2025年1-9月营收131.06亿元，同比增长6.17%，扣非净利润24.63亿元，同比增长26.68%。

公司全面布局 TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等光伏电池路线，目前已成为以 TOPCon 为主流技术路线的主要设备供应商。公司在钙钛矿设备领域紧跟技术发展和客户需求，自建钙钛矿电池中试线，推动电池装备、电池技术等方面不断创新持续突破；公司具备提供钙钛矿电池整线设备及工艺解决方案能力，并已取得钙钛矿电池装备相关专利。自布局钙钛矿领域以来，公司参与了海内外多家新能源头部企业、初创企业及跨界企业的钙钛矿项目招标，成功交付了钙钛矿电池整线设备，多种尺寸 PVD、RPD、蒸镀、激光、涂布、VCD、清洗等设备。近期公司还推出工业级压电喷墨打印钙钛矿薄膜技术，首台钙钛矿喷墨打印设备正式交付客户；钙钛矿 GW 级磁控溅射立式真空镀膜设备 PVD2400V 也顺利出货。

（来自：中国银河）

中微公司：三季度高端刻蚀和薄膜沉积设备快速放量

10月30日，中微半导体设备(上海)股份有限公司（以下简称“中微公司”）发布第三季度报告。2025年第三季度营收和利润延续高增，高端刻蚀设备和薄膜设备快速放量。

1) 收入端，2025年前三季度公司营业收入延续高增趋势，同比增长46.40%，其中，刻蚀设备收入为61.01亿元，同比增长约38.26%；LPCVD和ALD等薄膜设备收入为4.03亿元，同比增长约1332.69%。公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升，先进逻辑器件中段关键刻蚀工艺和先进存储器件的超高深宽比刻蚀工艺实现大规模量产。

2) 利润端，2025年前三季度公司归母净利润12.11亿元，同比增长32.66%。

面对市场多种新设备需求，公司持续加码研发投入支持设备研发，2025年前三季度公司研发支出同比增长约63.44%，研发支出占公司营业收入比例约为31.29%。公司目前在研项目涵盖6类设备，超20款新设备的开发，有望实现关键客户市场占有率稳步提升。

（来自：上海证券）

市场动态与预测

刻蚀、薄膜沉积正成为市场关注的核心领域

伴随半导体行业的发展，刻蚀、薄膜沉积正成为市场关注的核心领域。

SEMI 测算，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备分别约占半导体设备市场 24%、20% 和 20%。

这一系列设备中，刻蚀与薄膜沉积之所以成为当前产业关注的新焦点，其背后是半导体工艺演进至先进制程带来的必然逻辑变迁。

第一，目前 EUV 光刻机的波长限制在 13.5nm，它做出来的线条只能做到 14nm，10nm、7nm、5nm 芯片要通过多重模版的方法，把 20nm 光刻机线条翻版成两个 10nm 线条，再翻版成 5nm 的线条。SEMI 数据显示，在芯片制造流程里，从 65nm 制程演进至 7nm 制程，光刻步骤数量仅增加了约 30%，但刻蚀步骤数量却激增了超过 300%。

与此同时，薄膜沉积工序数量和复杂度也在大幅增加。当线宽向 7nm 及以下制程发展，需要采用多重曝光工艺，薄膜沉积次数显著增加，90nm CMOS 工艺大约需要 40 道薄膜沉积工序，在 3nm FinFET 工艺产线则需要 100 道薄膜沉积工序。

第二，随着 3D 堆叠存储的发展，3D NAND 为提升存储密度，将存储单元垂直堆叠，层数不断增加，目前主流产品已超过 200 层。DRAM 未来也有类似的 3D 堆叠层数的技术路线图。这使得对刻蚀设备的需求量和性能要求呈指数级增长。

同时，3D NAND 堆叠层数不断增加，每层薄膜厚度要求严苛，ALD 与 CVD 协同工艺成为主流，这都对薄膜沉积设备提出了更高要求。

第三，GAAFET 是接替 FinFET 的下一代晶体管技术。GAAFET 相比于 FinFET 的刻蚀工艺用量显著增加，FinFET 有 5 道步骤涉及刻蚀工艺，而 GAAFET 晶体管有 9 道步骤涉及刻蚀工艺。根据 IMM 信息的数据，刻蚀设备在先进制程中的用量占比将从传统 FinFET 时代的 20% 上升至 GAA 架构下的 35%，单台设备价值量同比增长 12%。

薄膜沉积设备则需要在复杂三维结构上原子级均匀地沉积多层薄膜。比如：GAA 纳米片晶体管需在原子尺度控制多层堆叠，要求 PECVD 沉积的介电薄膜（如栅极侧墙隔离层）厚度偏差控制在 $\pm 0.5\text{\AA}$ 以内，且需实现高深宽比结构的保形覆盖（覆盖率>95%）

因此，半导体制造未来的重点可能从单纯依赖光刻机缩小特征尺寸，转向更复杂、更关键的刻蚀及薄膜沉积工艺。

（来自：半导体产业纵横）

2025 年 1~10 月中国大陆等离子体干法刻蚀机、CVD 进口继续增长

	进口量 (台)	同比增长	进口额 (美元)	同比增长
等离子体干法刻蚀机	1387	7.9%	57.70	57.82%
化学气相沉积设备 CVD	1537	21.16%	54.46	21.16%

(数据来自海关统计数据在线查询平台)

2025 年 1~10 月中国大陆 SMT 自动贴片机进口额同比增长 6.6%

11 月 20 日, 海关统计数据在线查询平台公布了 2025 年前 10 个月中国大陆 SMT 自动贴片机进口 12076 台, 同比增长 10.5%, 进口金额 12.59 亿美元, 同比增长 6.6%。

2025 年 1~10 月贴片机发货地情况表

	日本	马来西亚	韩国	德国	新加坡	其他
数量(台)	9222	501	1653	240	165	295
进口额(万美元)	8799.02	1303.06	937.89	555.15	352.45	644.72

2025 年 1~10 月贴片机收货地情况表

	广东省	上海市	江苏省	浙江省	湖北省	其他
数量(台)	7215	1843	1543	288	110	1077
进口额(万美元)	6562.23	1815.23	1789.17	562.05	396.78	1464.84

(数据来自海关统计数据在线查询平台)

2024 年全球太阳能光伏装机量同比增长近 29%

日前, 国际能源署光伏电力系统项目最新报告显示, 受光伏组件降价、投资者信心提升及气候行动紧迫性推动, 2024 年全球太阳能光伏装机量同比增长近 29%。《2024 年全球光伏市场快照》同步披露, 全球光伏累计装机量已突破 2.26TW, 其中超 47%为过去三年新增。报告显示, 全球已有 35 个国家实现 GW 级年度装机, 非洲、阿联酋等新兴市场加速扩容, 成为全球可再生能源增长的重要动力。

(来自: 中国光伏行业协会)

新会员

合肥欣奕华智能机器股份有限公司

会员证号：09420

法定代表人：王彦军 总经理：张海涛

该公司是一家私有企业，公司专业从事半导体专用设备的研发、制造和销售。该公司主要产品：电学检测设备、洁净搬运机器人、蒸镀机、AMHS(6个项目)等。该公司2024年完成销售额11.3亿元。公司现有职工701人，其中工程技术人员524人。

地址：安徽省合肥市新站区龙子湖路与荆山路交口西南 邮政编码：230011

<https://www.imsineva.com>

E-mail: zhuchengda@sineva.com.cn

电话：0551-68122312

爱利彼半导体设备（上海）有限公司

会员证号：09421

法定代表人：CHANGLEESHOW 总经理：肖学才

该公司是一家台港澳控股企业，公司专业从事半导体专用设备部件的研发、制造和销售。该公司主要产品：晶圆加热器等。该公司2024年完成销售额2.6亿元公司。公司现有职工400人，其中工程技术人员90人。

地址：上海市自由贸易试验区临港新片区两港大道6288号1幢1层 邮政编码：201306

<https://www.ele-bee.cn>

E-mail: water@ele-bee.com

电话：021-58095585

手机：139 5118 2348

苏州恩松半导体科技有限公司

会员证号：09422

法定代表人、总经理：董帅

该公司是一家私有企业，公司专业从事半导体专用设备的研发、制造和销售。该公司主要产品：全自动UV解键合机、全自动晶圆贴膜键合机、全自动真空贴膜机、全自动倒膜机等。公司现有职工32人，其中工程技术人员18人。

地址：江苏省苏州工业园区新平街388号22幢5层04单元 邮政编码：215000

E-mail: ben@enzou-tech.com

电话：0512-62625559

手机：139 1543 7332

无锡星微科技有限公司

会员证号：09423

法定代表人、总经理：陆敏杰

该公司是一家私有企业，公司专业从事半导体专用设备部件的研发、制造和销售。该公司主要产品：EFEM、运动控制平台等。该公司 2024 年完成销售额 1.55 亿元。公司现有职工 370 人，其中工程技术人员 127 人。

地址：江苏省无锡市锡霞路 5 号 邮政编码：214000

<https://www.xivitech.com> E-mail:liupengfei@xivitech.com

手机：189 6153 5237

江苏特阀流体系统工程股份有限公司

会员证号：09424

法定代表人、总经理：黄晶晶

该公司是一家私有企业，公司专业从事半导体专用设备部件的研发、制造和销售。该公司主要产品：针型阀、截止阀、接头等。该公司 2024 年完成销售额 5082 万元。公司现有职工 98 人，其中工程技术人员 10 人。

地址：江苏省阜宁经济开发区华山路 21 号 邮政编码：224400

<https://www.tf-lok.com> E-mail: huangshengli@tf-lok.com.cn

电话：0515-89790373 手机：138 1340 7899

陕西易度智能科技有限公司

会员证号：09425

法定代表人、总经理：张铭哲

该公司是一家私有企业，公司专业从事半导体专用设备部件的研发、制造和销售。该公司主要产品：层流质量流量计、层流质量流量控制器等。该公司 2024 年完成销售额 4000 万元。公司现有职工 60 人，其中工程技术人员 20 人。

地址：陕西省西安市未央区经济开发区草滩十路 1787 号 邮政编码：710018

<https://www.yiduyiqi.com> E-mail: zhaojiangtao@yiduyiqi.com

电话：029-86315683 手机：137 0924 8761

宁波菲仕技术股份有限公司

会员证号：09426

法定代表人：任文杰 总经理：武玉会

该公司是一家私有控股企业，公司专业从事半导体专用设备部件的研发、制造和销售。该公司主要产品：永磁同步伺服电机、伺服驱动器等。该公司 2024 年完成销售额 8.14 亿元。公司现有职工 890 人，其中工程技术人员 177 人。

地址：浙江省宁波市北仑小巷安居路 308 号 邮政编码：315800

<https://www.physis.com.cn>

E-mail: zhouzhetian@physis.com.cn

电话：0574-23459197

手机：137 3611 3728

苏州智鑫航五金机电有限公司

会员证号：09427

法定代表人、总经理：刘志

该公司是一家私有企业，公司专业从事半导体专用设备部件的研发、制造和销售。该公司主要产品：滚轮导轨等。该公司 2024 年完成销售额 653.2 万元。公司现有职工 6 人，其中工程技术人员 3 人。

地址：江苏省昆山市玉山镇建滔中心 1 号楼 1102. 1103

<https://www.zhixinh.com>

E-mail: liujiao@zhixinh.com

手机：189 0155 2190

江苏金创新天管业有限公司

会员证号：09428

法定代表人：曾广全 总经理：岳伟

该公司是一家私有企业，公司专业从事半导体专用设备部件的研发、制造和销售。该公司主要产品：不锈钢焊接钢管、精密铸造锻件法兰、对焊管件等。该公司 2024 年完成销售额 1.79 亿元。公司现有职工 130 人，其中工程技术人员 22 人。

地址：江阴市华士镇曙新村泰富路 1 号 邮政编码：214400

<https://www.jyjcg.com>

E-mail: zhangtao@szjinchuang.com.cn

手机：181 1485 5886

北京软体机器人科技股份有限公司

会员证号：09429

法定代表人、总经理：高少龙

该公司是一家私有企业，公司专业从事半导体专用设备部件的研发、制造和销售。该公司主要产品：柔性末端执行器、把那道题行业设备及产线、金工行业设备及产线、教育行业设备及产线、医疗行业设备及产线等。该公司 2024 年完成销售额 1.32 亿元。公司现有职工 280 人，其中工程技术人员 142 人。

地址：北京市亦庄经济技术开发区经海三路 109 号院天骥智谷 12 号楼

<https://www.softrobottech.com> E-mail: lyl@softrobottech.com 手机：13310006259

九方流体系统技术（深圳）有限公司

会员证号：09430

法定代表人、总经理：罗镇江

该公司是一家私有企业，公司专业从事半导体专用设备部件的研发、制造和销售。该公司主要产品：隔膜阀、波纹管阀、球阀、调压阀等。该公司 2024 年完成销售额 1.5 亿万元。公司现有职工 200 人，其中工程技术人员 25 人。

地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区北部工业园 B1、B4 整栋

<https://www.jufone.com> E-mail: Sales.Se06@jufone.com 手机：189 2382 6388

会员单位名称变更

	原会员单位名称	变更后
1	上海万业企业股份有限公司	上海先导基电科技股份有限公司
2	联盛半导体科技(无锡)有限公司(子公司)	山东联盛电子设备有限公司(母公司)

协会办公室地址：北京市复兴路 49 号 C 座 001

电话：010-68860519

<http://www.cepea.com>

邮编：100036

传真：(010)68865302

E-mail: bgs@cepea.com